

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于投资建设年产 420 万卷封装胶带扩产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认公司“年产 360 万卷封装胶带扩产项目”投资及变更项目投资规模的议案》。同意公司将原“年产 360 万卷封装胶带扩产项目”产能调整提升为“年产 420 万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”，并授权公司管理层办理相关手续。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本项目无需提交股东大会审议。

2017 年 9 月 29 日，公司与浙江省安吉经济开发区管委会签署了《安吉县入园企业投资合同》，拟投资 2 亿元在安吉经济开发区建设年产 360 万卷电子元器件封装胶带扩产项目，具体内容详见公司于 2017 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于与浙江省安吉经济开发区管委会签署项目入区协议的公告》（公告编号：2017-041）。

2019 年 5 月 21 日，该项目地块完成了土地招拍挂程序，取得了不动产权证书，项目投资正式启动。项目启动后，公司为了顺应市场发展的新变化，加快实现公司纸质载带配套胶带产品的生产，对该项目的投资规模及相关内容作相应调整，将项目产能由原来的 360 万卷/年调整提升至 420 万卷/年，项目总投资由 2 亿元增加至 3.4 亿元。即：在“年产 360 万卷封装胶带扩产项目”基础上扩大扩产项目，变更为“年产 420 万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”。截止本公告日，该项目累计投入 9,729 万元，低于公司净资产的 10%。（注：公司 2019 年末净资产 1,584,601,082.87 元）。

2020 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议，同意公司将原“年产 360

万卷封装胶带扩产项目”产能调整提升为“年产 420 万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”，并授权公司管理层办理相关手续。项目具体情况如下：

一、项目建设必要性

1、项目实施有利于提升电子元器件封装专用胶带产业化水平，带动国内电子元器件封装材料产业发展

作为集成电路封装和电子元器件制造大国，当前我国在电子薄型载带领域仍处于较为初级阶段，日本、美国等国企业占据着较大的市场份额。国内虽然也有相应的生产企业，但受到原材料的供应以及产品及服务能力的制约，真正能形成核心竞争力的企业还为数不多。洁美科技在纸质载带领域已经具备原材料自主供应和完善的全系列产品配套服务能力，在上下胶带领域已经掌握了原材料配方与工艺设备，通过对本项目的技术工艺研发和改善，提高产品品质和市场占有率，最终实现年产 420 万卷的电子元器件封装专用胶带的生产能力。项目实施后将进一步增强国内电子元器件封装专用胶带产业化水平，带动国内电子元器件封装材料产业发展。

2、项目实施有力于推动片式电子元器件企业和集成电路制造企业等的发展，带动电子信息制造业产业结构调整

本项目采用精密胶带封装等新型的封装工艺技术，有利于发展先进的封装技术，支持封装工艺技术升级和产能补充，有助于促进下游封装测试业的发展，顺应了集成电路产品功能多样化的发展需求，优化集成电路产业链，有力于带动片式电子元器件企业和集成电路制造企业发展，带动电子信息制造业产业结构调整。

二、变更后建设内容及规模

项目名称：年产 420 万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目（其中年新增 240 万卷电子元器件封装专用胶带）

项目建设地点：安吉经济技术开发区阳光工业园区（洁美科技现有厂区的西南面新增工业土地 54.24 亩土地）

总投资：34,000 万元

项目建设期：计划建设工期为 2 年

项目建设规模：本项目拟新建胶带车间、研发大楼、试验中心、仓储中心等。新增高端胶带生产线建成年新增 240 万卷电子元器件封装专用胶带的生产能力。为便于统一管理和资源的综合利用，对公司胶带车间进行规划布局调整，将现有厂区 3

号车间内年产 180 万卷电子元器件封装专用胶带生产线进行整体搬迁，最终形成年产 420 万卷电子元器件封装专用胶带的集成生产能力。

三、项目实施对公司的影响

项目实施有利于企业提升技术研发创新和生产销售能力，增强综合竞争力。洁美科技实施本项目，有助于在现有产业基础上，提升在集成电路封装材料和片式电子元器件封装材料领域的创新研发水平，配备国际先进的技术开发设备，优化和规范研发管理体系，培育更多拥有核心自主知识产权的产品，并加快科技成果的转化力度，增强公司上下胶带的配套能力和生产能力。

四、项目风险分析

本项目产品电子元器件封装专用胶带拥有良好的市场需求，新一代信息技术产业是当前高新技术领域的投资热点，相关电子元器件及配套产业也将成为行业热点，因此本项目将面临一定的行业竞争风险和市场拓展风险。为此，公司将不断开拓市场空间，不断完善销售策略，建立和完善销售服务网络，扩大销售渠道，推动该产品与公司现有载带产品的配套销售模式，提高产品的市场占有率；通过技术改造、不断开发新品种，及时适应市场需求，重点提高产品档次，用具有较高附加值的产品来占领新的市场；同时，借鉴国内外同行先进的管理经验，通过严格的内部管理进一步降低成本，提高产品质量，不断进行技术改造，挖掘现有设备的潜力，提高产能，形成规模优势，从而使企业在行业竞争中处于领先地位。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2020年7月24日